(19)日本国特許庁(JP)

## <sup>(12)</sup>公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平5-121902

(43)公開日 平成5年(1993)5月18日

(51) Int. Cl. 5

識別記号 庁内整理番号

FΙ

技術表示箇所

H01P 1/18

審査請求 有 請求項の数6

(全9頁)

(21)出願番号

特願平3-305543

(22)出願日

平成3年(1991)10月25日

(71)出願人 000232287

日本電業工作株式会社

東京都千代田区神田岩本町1番地 岩本町

ビル

(72)発明者 畠中 博

埼玉県富士見市諏訪2-2-41

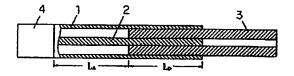
(74)代理人 弁理士 清沢 宗司

#### (54) 【発明の名称】移相器

#### (57)【要約】

【目的】伝送信号の位相を連続的に変化させることができ、又、遠隔制御の可能な移相器を実現する。

【構成】外部導体1及び内部導体2より成る同軸線路の一端から、固体誘電体より成る可動簡体3を外部導体1 と内部導体2の間において軸方向に滑動可能に挿入して 形成したスタブの入力端を、方向性結合器、サーキュレ ータ又はハイブリッド回路等の結合回路4に接続したも のである。



## **BEST AVAILABLE COPY**

#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】外部導体及び内部導体より成る同軸線路の 一端から、固体誘電体より成る可動筒体を前記外部導体 と内部導体間において軸方向に滑動可能に挿入して成る スタブを備えたことを特徴とする移相器。

【請求項2】スタブが開放型スタブである請求項1に記 戯の移相器。

【請求項3】スタブが短絡型スタブである請求項1に記 載の移相器。

【請求項4】外部導体及び内部導体より成る同軸線路の 10 一端から、固体誘電体より成る可動簡体を前配外部導体 と内部導体間において軸方向に滑動可能に挿入して成る スタブと、

前記スタブの入力端が接続される方向性結合器とを備え たことを特徴とする移相器。

【請求項5】外部導体及び内部導体より成る同軸線路の 一端から、固体誘電体より成る可動筒体を前記外部導体 と内部導体間において軸方向に滑動可能に挿入して成る スタブと、

前記スタブの入力端が接続されるサーキュレータとを備 20 えたことを特徴とする移相器。

【請求項6】外部導体及び内部導体より成る同軸線路の 一端から、固体誘電体より成る可動筒体を前配外部導体 と内部導体間において軸方向に滑動可能に挿入して成る スタブと、

前記スタブの入力端が接続されるハイブリッド回路とを 備えたことを特徴とする移相器。

#### 【発明の詳細な説明】

[0001]

波帯における各種電気又は電子機器回路における移相器 に関するものである。

[0002]

【従来の技術】超短波ないしマイクロ波帯における各種 電気又は電子機器回路において従来用いられている移相 器、例えばビームチルトアンテナを構成する各素子アン テナの給電位相を変化させるために用いられる移相器 は、互いに長さの異なる例えば4本の伝送線を、切換え スイッチの切換えによって選択的に給電線に挿入するよ うに構成されている。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】上記従来の移相器にお いては、互いに長さの異なる伝送線及び切換えスイッチ を各複数個必要とするから構成が複雑大形となるばかり でなく、給電位相を連続的に変化させることができな い。

[0004]

【課題を解決するための手段】本発明は、外部導体及び 内部導体より成る同軸線路の一端から、固体誘電体より

成る可動簡体を前配外部導体と内部導体間において軸方 向に滑動可能に挿入して成るスタプと、前記スタブの入 力端が接続される方向性結合器、サーキュレータ又はハ イプリッド回路等の結合回路とを備えた移相器を実現す ることによって、従来の欠点を除こうとするものであ

[0005]

【作用】同軸線路を形成する外部導体と内部導体間への 固体誘電体より成る可動筒体の挿入長を変えると、スタ プにおける入力反射係数の位相角が変化し、したがっ て、本発明移相器を伝送線路に結合すると、伝送信号の 位相が変化する。

100061

【実施例】図1は、本発明の一実施例の要部を示す一部 断面を有する図で、1は筒形の外部導体、2は棒状又は 比較的細い簡形の内部導体で、両導体によって同軸線路 が形成される。外部導体1及び内部導体2の横断面にお ける輪郭形状は、何れも円形又は何れも角形或は何れか 一方を円形、他方を角形に形成して本発明を実施するこ とができる。3は固体誘電体より成る可動筒体で、その 横断面における外周縁の形状を外部導体1の横断面にお ける内周縁の形状にほぼ一致させ、固体誘電体より成る 可動筒体3の横断面における内周縁の形状を内部導体2 の横断面における外周緑の形状にほぼ一致させると共 に、固体誘電体より成る可動筒体3の肉厚を適当にし て、固体誘電体より成る可動简体 3 が外部導体 1 と内部 導体2の間において軸方向に滑動自在なように形成して ある。4は外部回路との結合回路で、例えば方向性結合 器、サーキュレータ又はハイブリッド回路等より成る。 【産業上の利用分野】本発明は、超短波ないしマイクロ 30 図1には示していないが、固体誘電体より成る可動筒体 3の外端部に、例えばラック及びピニオンを介して例え ばパルスモータを結合し、パルスモータの正方向又は逆 方向回転に応じて固体誘電体より成る可動簡体3を前進 又は後退させ、外部導体1及び内部導体2の間への固体 誘電体より成る可動筒体3の挿入軸長を連続的に微細に 制御できるように構成する。

> 【0007】外部導体1及び内部導体2の間に固体誘電 体より成る可動筒体3が挿入されることなく空気が介在 している部分の軸長をLA、特性インピーダンスをZA、特 40 性アドミタンスをYA、基本マトリクスを [FA] で表すと 共に、固体誘電体より成る可動筒体3の挿入されている 部分の軸長をLo、特性インピーダンスを2o、特性アドミ タンスをYo、基本マトリクスを [Fo] で表すと、外部導 体1、内部導体2及び固体誘電体より成る可動筒体3よ り成るスタブの基本マトリクス [Fnu ] は、次式で表さ れる。

[0008]

【数1】

式(1)において、

 $m_{\Lambda} = 2 \pi / \lambda_{\Lambda}$ 

λ、: 固体誘電体より成る可動簡体3が挿入されていな い部分における管内波長

 $m_D = 2 \pi / \lambda_D$ 

え。: 固体誘電体より成る可動筒体3が挿入されている\* 
$$\Gamma = \frac{A \ Z_L + jB - jC \ Z_0 \ Z_L - D \ Z_0}{A \ Z_L + jB + jC \ Z_0 \ Z_L + D \ Z_0}$$

負荷22を無限大にした場合、すなわち、外部導体1及び 内部導体2の各右端部間を開放した場合における複素反 射係数 $\Gamma$ 。は、次式で求められる。式(2)における右 辺の分子及び分母をこで割ると、

【数3】

$$\Gamma = \frac{A + j \frac{B}{Z_L} - jC Z_O - \frac{D Z_O}{Z_L}}{A + j \frac{B}{Z_L} + jC Z_O + \frac{D Z_O}{Z_L}}$$

$$\Gamma_O = \frac{A - jC Z_O}{A + jC Z_O}$$
\*\*

複素反射係数Γ。の位相角θ。は、次式で表される。

【数5】

#### \*部分における管内波長

【0009】スタブを形成する外部導体1及び内部導体 2の各右端部(図1に向かって右側の端部)に負荷2.を 接続した場合における複素反射係数 Γは、電源インピー ダンスをZuとすると次式で求められる。

【数2】

• • • • (3)

※上式の2.を無限大とすると、

【数4】

$$\theta_{o} = \arg \left( \frac{A - jC Z_{o}}{A + jC Z_{o}} \right)$$

$$= \arg \left( A - jC Z_{o} \right) - \arg \left( A + jC Z_{o} \right)$$

$$= 2 \tan^{-1} \left( \frac{-C Z_{o}}{A} \right)$$
....

上記各式から明らかなように、固体誘電体より成る可動 簡体3の挿入長Loを変えると、複素反射係数 Γ。の絶対 値は1で、位相角θ。のみ変えることができる。すなわ ることができる。

【0010】図2は、図1に示した結合回路4を方向性 結合器、例えば出力相互の位相差が90°で、結合度がほ ぼ3dB の方向性結合器で構成した場合における結合回路\*

$$[S] = \begin{vmatrix} S_{11} & S_{12} & S_{13} & S_{14} \\ S_{21} & S_{22} & S_{23} & S_{24} \\ S_{31} & S_{32} & S_{33} & S_{34} \\ S_{41} & S_{42} & S_{43} & S_{44} \end{vmatrix}$$

\*4の電気的特性を説明するための図で、図2において、 DCP は方向性結合器、T<sub>1</sub>は入力端子、T<sub>2</sub>はダイレクト端 子、Taは結合端子、Taはアイソレーション端子である。 ち、反射損失を伴うことなく、反射波の位相のみを変え 10 方向性結合器DCP の電圧結合係数をCcc、結合線路部の電 気角をθ c とすると、この方向性結合器のスキャッタリ ングマトリックス[S]は、次式で表される。

> [0011] 【数6】

$$= \begin{bmatrix} 0 & \frac{jC_{c}\sin\theta_{c}}{D_{c}} & \sqrt{1-C_{c}^{2}} & 0 \\ \frac{jC_{c}\sin\theta_{c}}{D_{c}} & 0 & 0 & \frac{\sqrt{1-C_{c}^{2}}}{D_{c}} \\ \frac{\sqrt{1-C_{c}^{2}}}{D_{c}} & 0 & 0 & \frac{jC_{c}\sin\theta_{c}}{D_{c}} \\ 0 & \frac{\sqrt{1-C_{c}^{2}}}{D_{c}} & \frac{jC_{c}\sin\theta_{c}}{D_{c}} & 0 \end{bmatrix}$$

式(5)において、 【数7】

$$D_{c} = \sqrt{1 - C_{c}^{2}} \cos \theta_{c} + i \sin \theta_{c}$$

【0012】端子T」に入力電圧E」を印加した場合におけ る端子T」ないしTaの各出力電圧Eoa、Eoz 、Eos およびE 01 は、次式で求められる。

• (5)

40 【数8】

$$\begin{bmatrix} E_{01} \\ E_{02} \\ E_{03} \\ E_{04} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} O & \frac{jC_{c}\sin\theta_{c}}{D_{c}} & \sqrt{1-C_{c}^{2}} & O \\ \frac{jC_{c}\sin\theta_{c}}{D_{c}} & O & O & \sqrt{1-C_{c}^{2}} \\ O & \sqrt{1-C_{c}^{2}} & O & O & \frac{jC_{c}\sin\theta_{c}}{D_{c}} \\ O & \sqrt{1-C_{c}^{2}} & O & O & \frac{jC_{c}\sin\theta_{c}}{D_{c}} \\ O & \sqrt{1-C_{c}^{2}} & \frac{jC_{c}\sin\theta_{c}}{D_{c}} & O \\ O & \sqrt{1-C_{c}^{2}} & O & O & O \\ \end{bmatrix} \begin{bmatrix} E_{1} \\ O \\ O \\ O \\ O \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} O \\ \frac{jC_{c}\sin\theta_{c}}{D_{c}} & E_{1} \\ O \\ O \\ O \end{bmatrix}$$

$$(6)$$

【0013】図3は、図1の等価回路図、すなわち、図 構成した場合の等価回路図で、STB は図1における外部 導体1、内部導体2及び固体誘電体より成る可動筒体3 より成るスタブで、他の符号は図2と同様である。方向\*

\*性結合器DCP の端子T,に入力電圧E,を印加すると、端子 1の結合回路4を図2について説明した方向性結合器で 30 T<sub>2</sub>及びT<sub>3</sub>には次式に示す反射電圧E<sub>2R</sub>及びE<sub>3R</sub>が現れ

【数9】

$$E_{2R} = \frac{jC_{c}\sin\theta_{c}}{D_{c}}\Gamma_{o} E_{i} \qquad (7)$$

$$E_{2R} = \frac{\sqrt{1-C_c^2}}{D_c} \Gamma_o E_i \qquad (8)$$

【0014】 したがって、端子T,に入力電圧E,を印加し 40 Eo2s、Eo3s及びEo4sは、次式で求められる。 た場合における端子T」ないしTaの各出力電圧Eous、 【数10】

$$\begin{bmatrix} E_{018} \\ E_{028} \\ E_{038} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} O & \frac{jC_{c}\sin\theta_{c}}{D_{c}} & \sqrt{1-C_{c}^{2}} & O \\ \frac{jC_{c}\sin\theta_{c}}{D_{c}} & O & O & \sqrt{1-C_{c}^{2}} \\ \frac{J_{1}-C_{c}^{2}}{D_{c}} & O & O & \frac{jC_{c}\sin\theta_{c}}{D_{c}} \\ O & \sqrt{1-C_{c}^{2}} & O & O & \frac{jC_{c}\sin\theta_{c}}{D_{c}} \\ O & \sqrt{1-C_{c}^{2}} & \frac{jC_{c}\sin\theta_{c}}{D_{c}} & O & O \end{bmatrix} \begin{bmatrix} O \\ E_{2R} \\ E_{3R} \\ O & \frac{J_{1}-C_{c}^{2}}{D_{c}} & O & O \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} \sqrt{1 - C_c^2} & E_{3R} + jC_c \sin\theta_c & E_{2R} \\ D_c & & & \\ 0 & & & \\ \sqrt{1 - C_c^2} & E_{2R} + jC_c \sin\theta_c & E_{3R} \\ D_c & & & \\ \end{bmatrix}$$

$$(9)$$

【0015】式(7)、式(8)及び式(9)から端子 DCP の電圧結合係数C。を、

\*と置くと共に、方向性結合器DCP における結合線路部の T1及びT4の出力電圧E01S及びE04Sを求め、方向性結合器 30 電気角 θ c を90°として、出力電圧E01S及びE04Sを表す 式を整理すると、出力電圧Eors及びEorsは次式で表され

$$|E_{01S}| = \left| \frac{(1 - Cc^2) - Cc^2 \sin^2 \theta c}{Dc^2} E_1 \Gamma_0 \right| = 0$$

$$|E_{04S}| = \left| \frac{j2\sqrt{(1 - Cc^2)} Cc \sin \theta c}{Dc^2} E_1 \Gamma_0 \right| = |E_1 \Gamma_0|$$

すなわち、端子T、(又はTa) に加えられた電圧は、損失 を伴うことなく、位相のみが θ。だけ変化して端子T a(又はT<sub>1</sub>)に現れ、端子T<sub>1</sub>(又はT<sub>4</sub>)に反射電圧が現 れることはない。

【0016】図4は、本発明の他の実施例の要部を示す 断面図(図5のX-X断面図)、図5は背面図で、両図 において、1は外部導体、2は内部導体、3は固体誘電 50 体より成る可動筒体、4は結合回路、5は短絡導体で、

外部導体1及び内部導体2の各外端部間を電気的に短絡 する。6は切込みで、固体誘電体より成る可動筒体3の 側壁のうち、短絡導体5を設けた箇所に対応する側壁部 分の外端部から適宜軸長に亙って設けると共に、切込み 6の幅を短絡導体5の幅に比し適宜大にしてある。この 実施例においては、外部導体1、内部導体2及び固体誘 電体より成る可動筒体3によって短絡型スタブが形成さ れ、固体誘電体より成る可動筒体3の側壁に設けた切込 み6が短絡導体5の位置に対応すると共に、切込み6の 幅が短絡導体5の幅に比し適宜大であるから、固体誘電\*10

$$\Gamma_{s} = \frac{jB-D}{jB+D} \frac{Z_{o}}{Z_{o}} = \frac{D}{D} \frac{Z_{o}-jB}{D} \frac{J}{Z_{o}+jB}$$

$$\theta_{s} = \arg \left( \frac{-D}{D} \frac{Z_{o}+jB}{D} \right)$$

$$= 180^{\circ} + \arg \left( \frac{D}{D} \frac{Z_{o}-jB}{Z_{o}+jB} \right)$$

$$= 180^{\circ} + \arg \left( D \frac{Z_{o}-jB}{D} \right) - \arg \left( D \frac{Z_{o}+jB}{D} \right)$$

$$= 180^{\circ} + 2 \tan^{-1} \left( \frac{-B}{D} \frac{B}{D} \right)$$

$$(1)$$

この実施例においては、式 (10) 及び式 (11) における 複素反射係数 $\Gamma$ 。を $\Gamma$ 。で置換えることによって、出力 電圧Eo1s及びEo4sを求めることができる。

【0018】図6は、図1、図4及び図5に示した各実 施例における固体誘電体より成る可動筒体3の挿入長と 複素反射係数 Г。の位相角 в 。との関係の一例及び固体 誘電体より成る可動筒体3の挿入長と複素反射係数 Γs 基づいて示した曲線図で、横軸は固体誘電体より成る可 動簡体3の挿入長L<sub>1</sub>(mm)、縦軸は位相角 θ 。又は θ s (d eg) である。位相角 $\theta$ 。の変化を示す曲線及び位相角 $\theta$ s の変化を示す曲線の何れの曲線も、外部導体1及び内 部導体2の各軸長を400mm 、特性インピーダンス2<sub>人</sub>を50 Ω、固体誘電体より成る可動筒体3の比誘電率を2.3、 使用周波数を750MHzとして求めたものである。

【0019】図7もまた本発明の他の実施例、すなわ ち、図1における結合回路4をサーキュレータで形成し た実施例の等価回路図で、CCL はサーキュレータ、STB 40 【図1】本発明の一実施例の要部を示す一部断面を有す は図1について説明したと同様の開放型スタブである。 サーキュレータCCL の入力端子Tc1 に加えられた電圧 は、出力端子Tc2 から開放型スタブSTB に加えられ、開 放型スタブSTB における反射波は端子Tc2 を介してサー キュレータCCL に加えられ、アイソレーション端子Tcax から出力される。端子Tcs から出力される電圧は、損失 を伴うことなく、位相のみが複素反射係数 Γ 。 の位相角 θ。だけ変化すること図1に示した実施例と同様であ る。図7における開放型スタブSTB を、図4及び図5に ついて説明した短絡型スタブに置換えても本発明を実施 50 る。

\*体より成る可動筒体3の軸方向への滑動が阻害されるお それはない。この実施例においても、固体誘電体より成 る可動筒体3の外端部に軸方向の駅動素子を設けること 前実施例と同様である。

12

【0017】この実施例におけるスタブは短絡型スタブ であるから、式(2)における負荷2」は零で、したがっ て、この場合の複素反射係数 Γ s 及び複素反射係数 Γ s の位相角 θ s は、それぞれ次式で表される。

【数13】

$$\cdots$$
 (12)

できること勿論である。

- 【0020】図1における結合回路4として上記のよう な結合回路を用いる他、例えばTEM伝送線路又は準TEM 伝送線路で形成した方向性結合器或はTEM 伝送線路又は 準TEM 伝送線路で形成したハイブリッド回路等を用いて もよい。又、以上は例えばラック、ピニオン及びパルス モータによって固体誘電体より成る可動簡体3を軸方向 の位相角θ。との関係の一例を、それぞれ理論計算値に 30 に駆動するように構成した場合について説明したが、手 動的に駆動するようにしてもよい。

[0021]

【発明の効果】本発明移相器は、構成が比較的簡潔で、 入力電圧の位相を連続的に変化させることが可能であ り、又、固体誘電体より成る可動簡体3の駆動を遠隔地 点から制御できる等の特長を有するもので、各種電気又 は電子機器回路における移相器として用いて効果甚だ大 である。

【図面の簡単な説明】

る図である。

【図2】本発明移相器における結合回路の特性の一例を 説明するための図である。

【図3】本発明移相器の等価回路図である。

【図4】本発明の他の実施例の要部を示す一部断面を有 する図である。

【図5】本発明の他の実施例の要部を示す背面図であ

【図6】本発明移相器の特性の一例を示す曲線図であ

K 000410

13

【図7】本発明の他の実施例を示す等価回路図である。

【符号の説明】 1 外部導体

2 内部導体

3 固体誘電体より成る可動筒体

4 結合回路

DCP 方向性結合器

T, 入力端子

T<sub>2</sub> ダイレクト端子

Ta 結合端子

T<sub>1</sub> アイソレーション端子

14

STB スタブ

5 短絡導体

6 切込み

CCL サーキュレータ

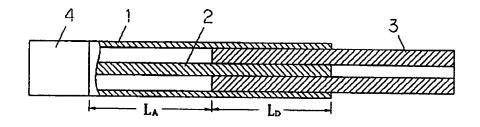
Tea 入力端子

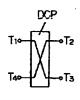
Tc2 出力端子

Tcs アイソレーション端子

【図1】

【図2】

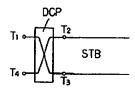


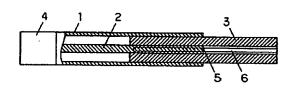


【図3】

【図4】

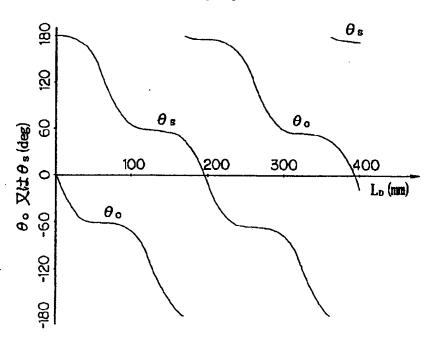
【図5】







【図6】



[図7]

# This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

### **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

□ BLACK BORDERS
□ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
□ FADED TEXT OR DRAWING
□ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
□ SKEWED/SLANTED IMAGES
□ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
□ GRAY SCALE DOCUMENTS
□ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
□ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

## IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.